



TE 内部编号 1-1367703-2
Card Edge Connector Housings, Board-to-Board, 170 Position, .08mm [.003in] Centerline, Row-to-Row Spacing .075 in [1.9 mm], 85 Dual Positions
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘连接器壳体



连接器系统: 板对板
Number of Positions: 170
中心线（间距）: .08 mm [.003 in]
Row-to-Row Spacing: 1.9 mm [.075 in]
双位置数量: 85

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	170
双位置数量	85

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	LCP（液晶聚合物）
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.08 mm[.003 in]

尺寸

Row-to-Row Spacing	1.9 mm[.075 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-10 – 70 °C[14 – 158 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1367703-1
R/A AMC Conn,Style B+,SnPb,w/H

TE 产品编号 5-2337939-4
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u",MYLAR,HT

TE 产品编号 5-2337939-8
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u",MYLAR,HT

客户还购买了

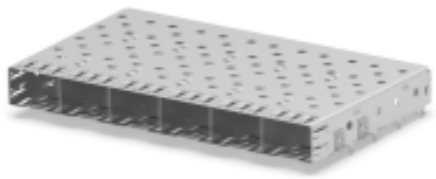
TE 产品编号5120658-2
Z-PACK HS3 HDR ASY 10R 100P

TE 产品编号1-2170704-2
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, HS

TE 产品编号1394864-1
FUEHRUNGSBUCHSE

TE 产品编号1645613-2
8P.P.L.TERM.(D)





TE 产品编号2007498-2
1X6 SFP PCI Cage Assembly



TE 产品编号2057406-1
IMP100S,R,RA2P16C,LG,46



TE 产品编号2170193-1
SFP+ 1x1 Cage Assembly,w/ Light Pipe



TE 产品编号2170707-4
CAGE ASSY, 1X6, QSFP28, SPRING, HS

文档

产品图纸

R/A AMC Conn,Style B+,Sn,w/Hdw

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1367703-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1367703-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1367703-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Solutions for AdvancedTCA, AdvancedTCA 300, MicroTCA, and AdvancedMC Standards Datasheet 3-1773445-8

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本